メタライズドポリプロピレン フィルムキャパシタ

HCP-S SERIES

スナバ回路用

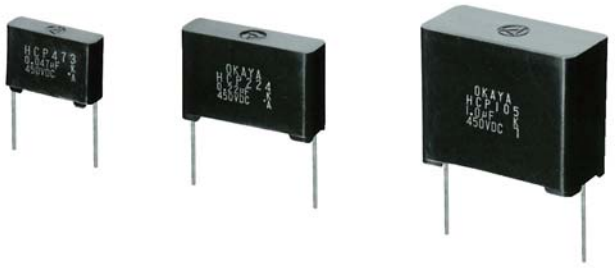
OKAYA

特　長

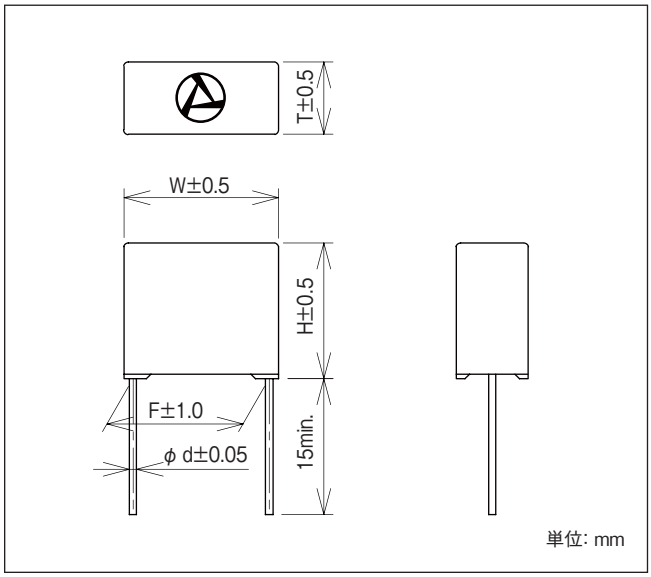
●樹脂ケースタイプで小型化。
●安全性向上と自己発熱の抑制。

用　途

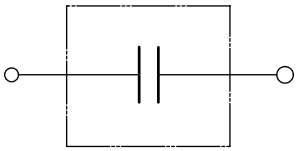
●高周波回路、スナバ回路における半導体の保護。



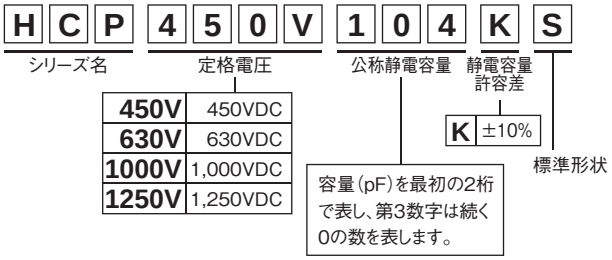
●外形寸法



●回路図



●形名構成



定格電圧 / 静電容量		450VDC					630VDC					1,000VDC					1,250VDC					誘電正接	試験電圧	絶縁抵抗
		外形寸法（mm）					外形寸法（mm）					外形寸法（mm）					外形寸法（mm）							
PART NO.	μF±10%	W	T	H	F	d	W	T	H	F	d	W	T	H	F	d	W	T	H	F	d			
103	0.01																17.0	8.0	15.0	15.0		0.001max.（at 1k± 100Hz）	定格電圧 ×1.75VDC（2～5sec）	50,000MΩmin.（at 20°C 100VDC）
153	0.015																							
223	0.022							5.0	12.0		0.6						25.0	6.5	16.0	22.5	0.8			
333	0.033						17.0			15.0								8.0	17.5					
473	0.047		5.0	12.0		0.6		5.5	12.5									10.0	19.5					
683	0.068	17.0	5.5	12.5	15.0			6.5	13.5								30.0	11.0	22.0	27.5				
104	0.1		6.5	13.5				8.0	15.0			25.0	8.0	17.5	22.5	0.8		13.5	24.5					
154	0.15		8.0	15.0			25.0		17.5	22.5	0.8						30.5	16.0	28.0		1.0			
224	0.22	25.0	6.5	16.0	22.5	0.8		10.0	19.5								41.0	15.5		37.5				
334	0.33		8.0	17.5																				
474	0.47	30.0	11.0	22.0	27.5		30.0	11.0	22.0	27.5		30.5	16.0	28.0	27.5	1.0		17.5	32.5					20,000Ω•Fmin.（at 20°C 100VDC）
684	0.68							13.5	24.5															
105	1.0		13.5	24.5			30.5	16.0	28.0		1.0	41.0	17.5	32.5	37.5	1.0								
155	1.5						41.0	15.5		37.5														
225	2.2							17.5	32.5															

使用温度範囲: −40～+85°C